

# 教育部学位与研究生教育发展中心

---

## 关于第三轮学科评估材料填报 补充说明的函

学位中心函〔2012〕1号

各学位授予单位：

教育部学位与研究生教育发展中心（简称“学位中心”）已正式启动第三轮学科评估工作，《关于参加第三轮学科评估的邀请函》（学位中心〔2011〕76号）（以下简称“邀请函”）已于2011年12月25日寄发至各学位授予单位。为做好第三轮学科评估材料填报工作，现将有关事宜补充说明如下：

一、邀请函中提供了“指标体系框架”和“学科评估简况表示例”，并在“评估工作平台”（<http://www.cdgdc.edu.cn/pgsh>）上提供了除“艺术学门类”以外的指标体系和简况表电子文档。现将全部指标体系和简况表发给你们（见附件一），电子文档请登录“评估工作平台”下载。指标体系和简况表的部分内容已进行了细化和完善，请各单位按此表进行填报。

二、为协助各单位更准确填报信息，现将邀请函中有关政策解读及部分指标内涵的进一步界定等汇总成《关于材料填报有关问题的补充说明》，提供给你们（见附件二）。

各单位在材料填报过程中如有疑问，请汇总后与学位中心直接联系，学位中心将通过“评估工作平台”定期发布问题解

---

答。第一批《常见问题解答》已于日前发布，计划于2月中旬和3月上旬根据实际情况及时更新，请各单位登录评估工作平台查看。另外，为便于进行填报工作联系，请至今未登录“评估工作平台”维护联系人信息的单位，尽快登录维护你单位学科评估联系人信息（需点击相应联系人下方的“指定为本项目联系人”按钮）。

附件：一、各学科、门类的指标体系和简况表  
二、关于材料填报有关问题的补充说明

联系人：任超、秦朝霞

联系电话：010-82378734、82378736

电子信箱：xkpg@cdgdc.edu.cn

